

当前分类: [新闻](#)

“苏州-硅谷-北京”2013国际创新学术会议征稿启事

更新时间: 2013-3-8 来源: 点击数: 146

????????

“苏州-硅谷-北京”2013国际创新学术会议征稿启事

“Suzhou-Silicon Valley-Beijing”2013 International Innovation Conference

全球化时代的科技创新与海归

2013年“苏州-硅谷-北京”国际创新学术会议将于2013年7月8~9日在苏州召开。本次会议主题为“全球化时代的科技创新与海归”，热忱欢迎相关领域学者、研究生、企业家、管理咨询者、公司管理者、政府方面专家等投递论文，以增进交流，共享经验。会议参与者将被推荐参与苏州市“国际精英创业周”的活动。

主办单位: 苏州大学企业创新和发展研究中心清华大学中国科学技术政策研究中心  
美国加州大学伯克利分校信息学院美国加州圣荷西州立大学卢卡斯商学院  
国际电气电子工程协会技术管理分部 (IEEE-TMC)

征稿范围:

本次会议征稿范围: (1) 全球化时代科技创新中侨民/海归的作用; (2) 技术领域创新创业相关问题, 如创新管理理论和实践, 技术创业、相关投资和资本市场, 全球化背景下的创新创业, 相关政策研究和分析等。细节参见会议网站:

<http://ceid.suda.edu.cn/2013conference/chinese/>。

会议注册及论文提交:

会议语言(包括论文)为英语。论文要求未在国内外公开刊物或其它学术会议上发表过。论文请以WORD格式投稿至电子邮箱: wangyaoyu@suda.edu.cn(王要玉博士), 文件名请标注为“第一作者姓名+Innovation2013”。

论文将由会议秘书处组织同行评审以决定是否被接受, 录用论文将编入会议论文集《2013” Technology Innovation and Diasporas in a Global Era》, 本会议论文集将提交给IEEE Xplore以及其他几个检索数据库(EI等)。

论文投稿截止: 2013年3月30日(这是最后日期, 已经从原截止日延期了)

联系方式: 联系人: 苏州大学 茅莉丽 电话: 0512-67160183; 13616213861 邮箱: [sdceid@163.com](mailto:sdceid@163.com)

用户评论